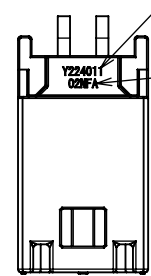
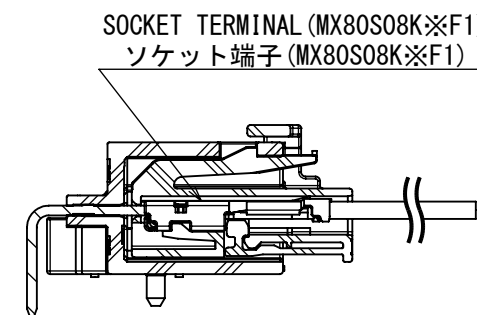
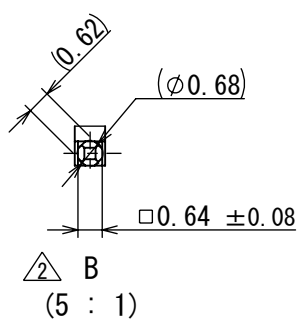
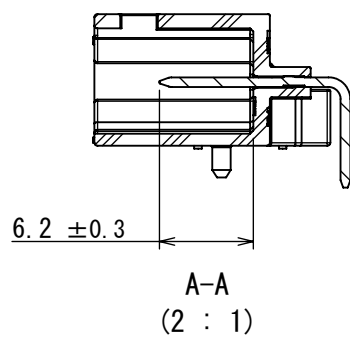


図面番号(DRAWING NO.) SJ125326

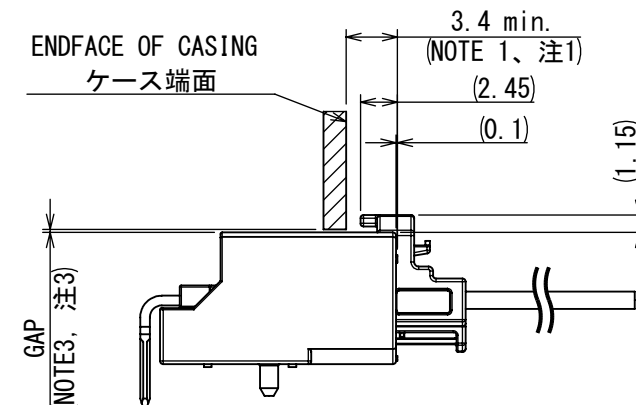


ASSEMBLY LOT No.
組立ロットNo.

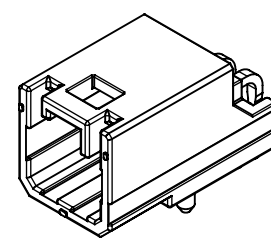
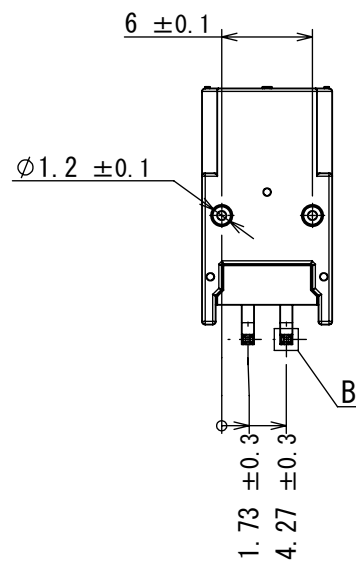
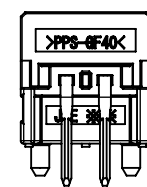
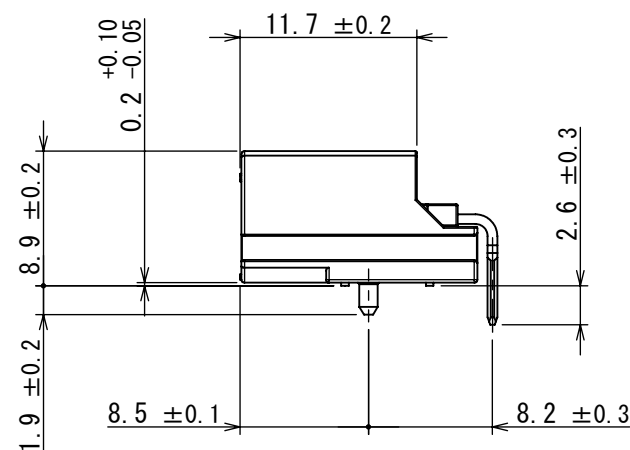
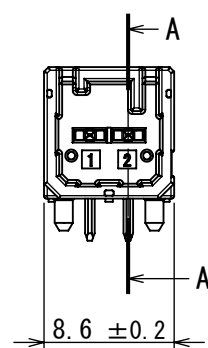
PART No.
製品名



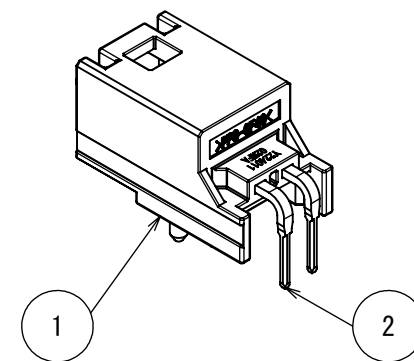
【REF.】 MATING STATE - SECTION VIEW
【参考】 かん合状態 - 断面図



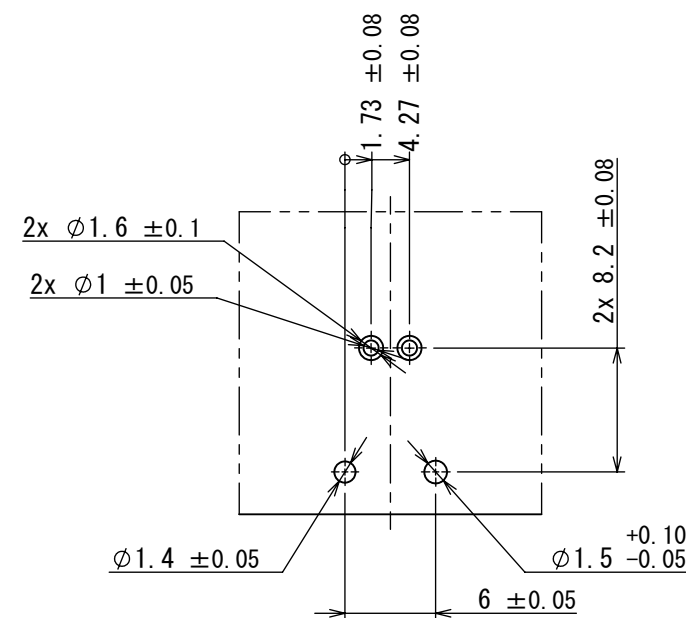
【REF.】 MATING STATE - SIDE VIEW
【参考】 かん合状態 - 側面視



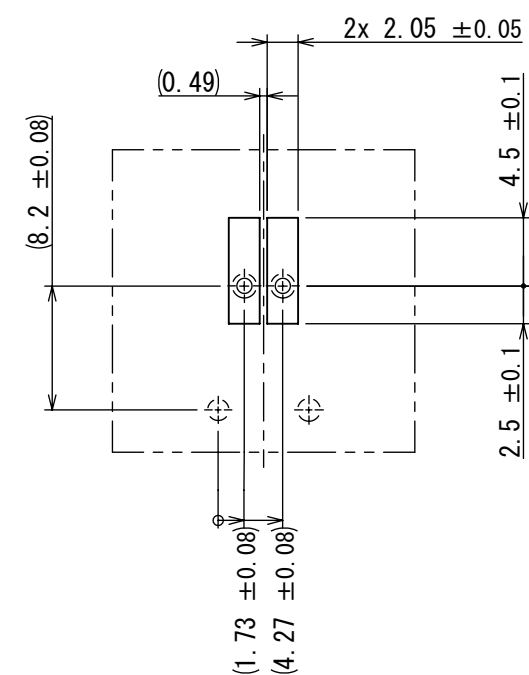
【REF.】 ISOMETRIC VIEW 1
【参考】製品斜視図 1



【REF.】 ISOMETRIC VIEW 2
【参考】製品斜視図 2



【REF.】RECOMMENDED P.C.B HOLE PATTERNS
基板孔の推奨寸法
(P.C.B THICKNESS t=1.6mm)



【REF.】RECOMMENDED METAL MASK PATTERNS
メタルマスクの推奨寸法
(MASK THICKNESS $t=0.12$)

⚠ NOTE1. THE TOP SURFACE OF HEADER IN ITS FRONT AREA HAS TO KEEP THIS CLEARLACNE NOT TO INTERFARE AT CONNECTOR MATING.

NOTE2. PLATING OF PIN TERMINAL: CONTACT SURFACE LAYER: REFLOW Sn (PLATING THICKNESS: 0.5~2.0 μm)
DIP SURFACE LAYER: REFLOW Sn (PLATING THICKNESS: 1.0~4.0 μm)
ALL UNDER LAYER: NICKEL (PLATING THICKNESS: 0.5~2.2 μm)

NOTE3. THIS PRODUCT NEEDS TO BE SUPPORTED ON ITS UPPER SURFACE TO PREVENT DAMAGE DUE TO HAENNESS LOADING UPWARD.

△注1. ヘッダー正面から指示される本寸法はかん合時にケースと接触しないように確保願います。
注2. ピンコンタクトのめっき仕様：接触部の表面めっき：リフローSn(めっき厚さ：0.5~2.0μm)
DIP部の表面めっき：リフローSn(めっき厚さ：1.0~4.0μm)
全体の下地めっき：ニッケル(めっき厚さ：0.5~2.2μm)
注3. 本製品はハーネスありに対する破損を防止するため、上面部を支える使用を推奨します。

2	PIN TERMINAL	2	COPPER ALLOY	(NOTE2、注2)	—
1	PIN INSULATOR	1	PPS-GF40	—	COLOR : GREEN
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	个 数 QTY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

No.		DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-11333 JAHL-11333			第1版 (ORIGINAL DATE) 15/JUL/2022		尺度 (SCALE) 2 : 1	シリーズ (SERIES) MX81A	日本航空電子工業株式会社
			製図 DR.	—	名称 (TITLE) MX81A002NF1		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ± × ± ×× ± ××× ±			担当 CHK.	Y. OBATA	 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ125326
			査閲 APPD.	—			
			承認 APPD.	H. OBIKANE			
			単位 (UNIT) : mm	シート (SHEET NO.) 1 OF 1			
							版数 (VER.) 2

